

Listing No.24222 MITSUBISHI	Wire Cuttiing Machine <WEDM>	PA20M (W30PA-2)	2007 / Sep <No.J****162>
■ MAIN SPECIFICATIONS ■			
ワイヤカットマシン	Wire Cutting Machine (WEDM)	PA20M / W30PA-2	
テーブル寸法	Table Size	780 x 630 x 1500kg	
各軸移動量	Stroke :X*Y*Z*U*V	500 * 350 *300*±21*±21	
最大テーパ角度	Max.Taper Angle	10 (100mm)	
ワイヤ電極径	Wire Electrode Dia	0.1 ~ 0.3	
各軸位置検出方法	Axis Position Detection Method (XYUV)	Linear Scale	
加工液タンク容量	Fluid Capacity (L)	750	
純水器	Water Purifier (L)	20	
機械寸法	Dimensions (W*B*H)	2210*2873*2150	
制御装置部	NC	W30PA-2	
機械重量	Machine Weight (Kg)	3,500	
<< 機械仕様等については現物優先となります >>			
<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>			
<div></div>			